

## 32.03 PGA-Sonderfassung Serie 550

Die PGA-Sonderfassungen können in Leiterplatten gelötet oder in Buchsenkontakte gesteckt werden.

Finden Sie Ihr Layout nicht auf den Seiten 32.05 - 07, senden Sie uns bitte Ihr Bauteil.

### Stift

Material: Messing gedreht  
 Oberfläche: Nickel 2 – 3 µm,  
 Gold 0,25 µm oder  
 Zinn 5 µm (SnPb 90/10)

**Isolierkörper hochtemperaturfest (HT)**  
 Thermoplastischer Polyester glasfaserverstärkt,  
 selbstverlöschend nach UL94V0.

### Temperatur

Betriebstemperatur -55 bis +125° C  
 Lötbeständigkeit 260° C, 10 Sekunden

### Betriebsspannung

100 V<sub>RMS</sub>  
 150 VDC

### Durchschlagsspannung

1000 V<sub>RMS</sub>

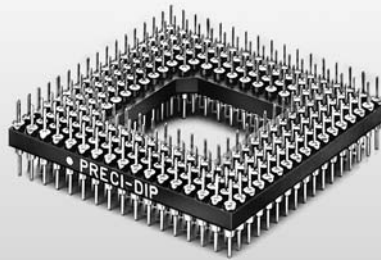
### Isolationswiderstand

10<sup>10</sup> Ω

### Luft- und Kriechstrecke

> 0,6 mm

550...00X



	Oberfläche	0,25 µm Gold	5 µm Zinn
		Bestell-Nr.	
<p>550...001</p>		550-10-XXX-XX-XXX-001	550-90-XXX-XX-XXX-001
<p>550...002</p>		550-10-XXX-XX-XXX-002	550-90-XXX-XX-XXX-002
<p>550...006</p>		550-10-XXX-XX-XXX-006	550-90-XXX-XX-XXX-006

XXX-XX-XXX = Layout (Seite 32.05 - 32.07)